



2022年2月10日

各位

会社名 平田機工株式会社
代表者名 代表取締役社長 平田 雄一郎
(コード番号: 6258)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 藤本 靖博
兼 内部統制・SDGs 担当
(電話 096-272-5558)
(URL <https://www.hirata.co.jp>)

通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、最近の業績の動向等を踏まえ、2022年2月10日開催の取締役会において、以下のとおり、2021年5月14日に開示した2022年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)の業績予想および1株当たり配当予想を下記のとおり修正することとしましたので、お知らせいたします。

1. 当期の連結業績予想数値の修正 (2021年4月1日~2022年3月31日) (単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益 (円)
前回発表予想 (A)	67,000	3,500	3,700	2,600	250.50
今回修正予想 (B)	68,000	4,200	4,500	3,000	289.03
増減額 (B-A)	+1,000	+700	+800	+400	
増減率 (%)	+1.5%	+20.0%	+21.6%	+15.4%	
(参考) 前期実績 (2021年3月期)	65,255	4,995	5,176	4,075	392.70

2. 当期の個別業績予想数値の修正 (2021年4月1日~2022年3月31日) (単位: 百万円)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益 (円)
前回発表予想 (A)	52,000	3,400	2,400	231.23
今回修正予想 (B)	55,000	3,900	2,700	260.13
増減額 (B-A)	+3,000	+500	+300	
増減率 (%)	+5.8%	+14.7%	+12.5%	
(参考) 前期実績 (2021年3月期)	52,699	4,963	3,726	358.99

3. 業績予想修正の理由

通期業績は、半導体関連を中心に、事業分野全体で受注が堅調であり生産高も増加しており、当初の予想と比較すると連結、個別ともに売上高が増加し、それに伴い各利益も増加しております。

4. 配当予想修正の内容

	年間配当金 (円)		
	第 2 四半期末	期 末	合 計
前 回 予 想	—	55.00	55.00
今 回 修 正 予 想	—	65.00	65.00
当 期 実 績	0.00		
前 期 実 績 (2021 年 3 月 期)	0.00	65.00	65.00

5. 配当予想修正の理由

当社は、株主に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、財務体質の強化を図りつつ、連結業績や今後の事業展開等を勘案しながら、連結配当性向20%以上を概ねの目安とし、安定的・継続的に行うよう努めています。

次期の配当につきましては、配当政策に基づき、業績予想に基づく利益水準と前期の配当性向等を勘案の上、65円の予想に修正いたしました。

※上記の業績予想および配当予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

以 上